附件2：参会报名回执表

中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会

第三十一届年会参会报名回执表

2025年9月18-21日·绍兴

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  | | | | | |
| 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 手机 | | 是否参加参观活动 | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 酒店预订 | 房间类型 | | 房间数 | 入住时间 | | 退房时间 |
| 大床房（500元/晚，含双早） | |  |  | |  |
| 双床房（500元/晚，含双早） | |  |  | |  |
| 开票信息 | 公司名称 | |  | | | |
| 统一社会信用代码 | |  | | | |
| 备注 | 1、请参会人员于2025年9月10日前将《参会报名回执表》回复至电子信箱：93347265@qq.com；  2、因会议期间为旅游旺季，酒店客房紧张，非参会人员不代为预订房间；  3、提前交费者，优先预留房间。 | | | | | |